

Semicon Japan 2015 出展のお知らせ（日本電産リード）

2015年12月9日

日本電産リードは、2015年12月16日(水)から18日(金)に東京・江東区で開催されるSemicon Japan 2015に出展致します。

本展示会では、60μmピッチ対応の世界最小径「MEMS スプリングプローブ/製造装置」、「半導体ウェハバンプ光学検査装置」を中心に、最先端の検査ソリューションをご提案します。

また、本展示会の展示テーマの一つである「IoT」対応の新製品もご紹介予定です。お客様のご要望に合わせて、最適な検査ソリューションをご提案致します。ぜひブースへお越しください。

■主な展示内容

- ・光学式検査装置「RWi-300 シリーズ」
- ・プローブカード用「MEMS スプリングプローブ/製造装置」
- ・IoT 対応ソリューション「IDEAS」ほか

■出展概要

会期:2015年12月16日(水)～18日(金)

会場:東京ビッグサイト

展示ブース:1708

公式サイト:<http://www.semiconjapan.org/ja/>